

【樹脂流動解析】有効活用セミナー

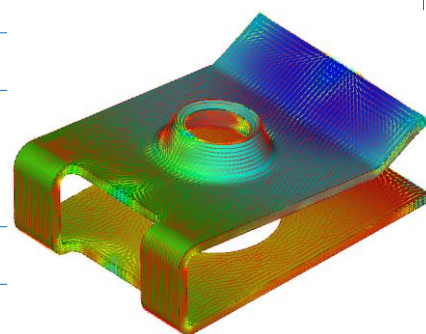
『材料設計と製品強度』

ご案内

RCCMでは、樹脂流動解析の活用方をご紹介しますセミナーを開催しております。
今回は、**製品品質を満足させる材料選定のポイント**や、**成形プロセスを考慮した構造解析の必要性とその解析実施例**についてご紹介致します。ご参加をお待ちしております。

開催要項

開催日時	2015年5月18日 (月)
開催場所	株式会社計算力学研究センター 東京本社 セミナールーム 東京都品川区戸越1-7-1 戸越NIビル8F
参加費	無料 (事前申込制)
対象	・樹脂流動解析ソフトの導入をご検討されている方 ・樹脂射出成形の開発・設計・製造に携わっている方 ・樹脂材料設計・選定でお困りの方
定員	15名 *定員に達した時点で締切させていただきます



セミナー内容

時間	内容
13:10-13:30	(受付)
13:30-14:00	Autodesk Moldflow紹介
14:00-15:00	第1部 Moldflowを使用した材料選定のポイント Moldflowの豊富な樹脂データベースを活用し、成形上の制約がある中での材料選定と、選定した材料による製品品質検証のポイントについてご紹介致します。
15:00-15:10	(休憩)
15:10-16:10	第2部 Moldflowと材料解析の連成による製品剛性予測 Moldflowと材料解析の連成により、成形プロセスによる繊維配向等の影響を考慮した製品強度の解析や、製品剛性を満足させることができる繊維配合比率の解析についてご紹介致します。
16:10-16:30	Q&A

*セミナーの詳細内容は、弊社ホームページにてご確認ください。

*上記内容は変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

お申し込み方法

セミナーの詳細内容、お申し込みは弊社ホームページよりお願いします。 *お申し込み締切:2015年5月13日(水)

<https://www.rccm.co.jp/seminar/1294.html>

*同業他社様からのお申し込みは、お断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。



株式会社 計算力学研究センター

Research Center of Computational Mechanics, Inc.

<http://www.rccm.co.jp>

E-mail:office@rccm.co.jp

□東京本社

〒142-0041 東京都品川区戸越1-7-1 戸越NIビル
TEL:03-3785-3033 FAX:03-3785-6066

□大阪支店

〒542-0081 大阪市中央区南船場4-11-19 心齋橋鉄田ビル
TEL:06-6258-7345 FAX:06-6258-7346

(2015.04)